2017年12月 December 2017

DOI: 10.19476/j.ysxb.1004.0609.2017.12.03



高强高导 Cu-Cr-Zr 合金时效性能

丁宗业1,贾淑果1,2,宁向梅1,宋克兴1,2,刘平1

(1. 河南科技大学材料科学与工程学院,洛阳 471023;2. 河南省有色金属共性技术河南省协同创新中心,洛阳 471023)

摘 要:采用真空熔炼的方法制备 Cu-Cr-Zr 合金,研究合金的时效析出行为;借助高分辨透射电镜对合金时效析 出相的组织形态进行分析,探讨合金的时效强化机制。结果表明: Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金经 450 ℃时效 4 h 后获 得较好综合性能,合金硬度和导电率分别达到为 156 HV 和 82.62 %IACS;通过微观分析确定经 450 ℃时效 4 h 后合金中析出相为面心立方 Cr 相,且与基体保持共格关系;当时效时间延长至 8 h 时,合金中面心立方 Cr 相转 变为体心立方 Cr 相;经 450 ℃时效 4 h 后合金强度与硬度的提高主要由共格应变强化所造成。

关键词: Cu-Cr-Zr 合金; 时效处理; 析出相; 共格应变强化 文章编号: 1004-0609(2017)-12-2420-06 中图分类号: TG146.1 文献标志码: A

铜合金材料具有较高的强度和优良的导电、导热 性、及较高的再结晶温度等,是一种综合性能优良的 功能材料,被广泛应用于连铸结晶器、电阻点焊电极、 电力机车架空导线及触头材料等^[1-5]。Cu-Cr-Zr 系合金 是高强高导铜合金的典型代表,属于时效析出强化型 合金,可通过合理控制热处理工艺参数,促使 Cr、Zr 合金元素从过饱和固溶体中析出形成新相,并弥散分 布于 Cu 基体中,实现合金强度及导电性等综合性能 的大幅度提高^[6-9]。目前有关 Cu-Cr-Zr 系合金经固溶 时效后组织与性能变化的报道较多^[10-13],但关于析出 相微观结构与析出强化机理方面的文献较少,且对于 该合金中析出相结构尚未存在统一认识^{(6-9]}。本文作者 对固溶态 Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金在 400~500 ℃时效 0~8 h 后的性能进行探讨,并对时效后的显微组织进 行观察,分析合金的时效强化机制。

1 实验

试验用 Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金,以纯铜、纯铬和 Cu-50Zr 中间合金为原料,在真空感应熔炼炉中进行 熔炼,铁模浇铸,并锻造成型。合金棒料的固溶与时 效处理在 RJX-3-12 型氮气保护管式炉中进行,控温

精度为±5 ℃。电阻测量在 ZY9987 型数字式微欧计上进行;显微硬度测量使用国产 HV1000 数字显微硬度计,载荷设定为 0.98 N,加载时间设定为 10 s;抗拉强度的测量在 SHIMADZU A-1250KV 精密万能试验机上进行,拉伸速率为 1 mm/min。显微组织观察分别在 OLYMPUSPMG3 金相显微镜、JEM-2100 型高分辨透射电镜上进行,透射试样经电解双喷减薄,电解液配比为 *V*(CH₃OH):*V*(HNO₃)=3:1,电解液工作温度为-30 ℃。

2 结果与分析

根据 Cu-Cr 及 Cu-Zr 相图,对 Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金采用(950 ℃,1.5 h)的固溶处理,水淬,以保证合 金元素溶入铜基体。图 1 所示为 Cu-0.36Cr-0.03Zr 合 金经 950 ℃固溶处理后的显微组织。从图 1 可以看出, 合金经固溶处理后,组织均匀,晶粒细小。

2.1 时效对 Cu-Cr-Zr 合金性能的影响

Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金经过(950 ℃, 1.5 h)的固溶 处理后,溶质原子溶入铜基体,形成过饱和固溶体, 对其进行时效处理后,由于过饱和固溶体的分解,合

收稿日期: 2016-09-02; 修订日期: 2017-03-20

基金项目:国家自然科学基金资助项目(50571035);河南省科技厅基础与前沿技术研究项目(162300410049);河南省高校科技创新团队支持计划资助项目(14IRTSTHN007);长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1234)

通信作者: 贾淑果, 教授, 博士; 电话: 0379-64231269; E-mail: sgjia@haust.edu.cn



图 1 Cu-Cr-Zr 合金在 950 ℃固溶 1.5 h 后的显微组织 Fig. 1 Microstructure of Cu-Cr-Zr alloy after solution treatment at 950 ℃ for 1.5 h

金的性能会发生显著地变化。

图2所示为固溶处理后的Cu-0.36Cr-0.03Zr合金, 经不同温度时效处理后,显微硬度与时效时间的关系 曲线。从图 2 中可以看出,在时效初期,合金显微硬 度迅速提高,且温度越高增加幅度越大;而后随着时 效时间的延长,显微硬度达到峰值,随后缓慢降低, 且温度越高达到峰值的时间越短。在450 ℃以下温度 时效时,原子扩散能力较低,溶质原子析出速度慢, 析出相较稳定,合金硬度呈一直上升趋势;当温度高 于 450 ℃时, 合金显微硬度曲线出现峰值, 且温度越 高,达到峰值所需时间越短且峰值越低。如 Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金在 450 ℃时效 4 h 达到硬度峰 值 156 HV, 而在 500 ℃ 时效 2 h 即达到硬度峰值 154 HV。这是由于在时效初期,固溶体过饱和度较大,析 出相析出速度较快,合金显微硬度迅速达到峰值;但 随着时效时间的延长,析出相长大趋势增加,与基体 共格关系遭到破坏,合金显微硬度降低。时效温度越 高,原子扩散能力越强,析出速度越快,显微硬度越 大,其达到峰值所需时间也越短。

图 3 所示为固溶处理后的 Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金, 经不同温度时效处理后,合金的导电率与时效时间的 关系曲线。从图 3 可以看出,在时效初期,合金的导 电率迅速增加,且温度越高增加幅度越大;随着时效 时间的继续延长,导电率增大渐缓。材料的导电性受 固 溶 在 基 体 中 合 金 元 素 的 量 关 系 极 大, Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金经固溶处理后,合金元素固溶于 铜基体中,固溶体发生弹性畸变程度较大,对电子的 散射能力较强,导电率很低;合金在随后的时效处理 过程中,由于时效初期基体的过饱和度大,固溶原子 析出的动力大,析出速度很快,导致导电率在时效初 期增幅较大;而温度越高,合金元素的扩散能力越大,



图 2 显微硬度随时效时间的变化曲线

Fig. 2 Curves of microhardness versus aging time





而使得温度越高时效初期的导电性增幅越大;随着时 效时间的增加,基体的过饱和度逐渐降低,溶质元素 的析出速度渐慢,同时发生析出相的聚集粗化以及晶 粒的长大等,使得导电率增幅趋缓。

综上所述,由图 2 及图 3 可知,Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金在 450 ℃时效 4 h,可以获得较好的综合性能, 其显微硬度和导电率分别达到 156 HV、82.62 %IACS。

2.2 合金显微组织分析

图 4 所示为 Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金在 450 ℃时效 4 h 后析出相形貌、电子衍射花样标定及 HRTEM 像。 时效初期,析出相细小,有双叶花瓣状畸变衬度,可 观察到零衬度线方向几乎完全一致,说明析出相与基 体保持共格关系(见图 4(a))。图 4(b)所示为[011]_{Cu} 晶 带轴的选区电子衍射结果。从图 4(b)可看出,除 Cu 基体衍射斑点外,并没有第二相的衍射斑点,可能此 时析出相尺寸太小,且面心立方 Cr 相与面心立方 Cu



图 4 合金经 450 ℃时效 4 h 后的析出相形貌、电子衍射花样、HREM 像、FFT 图与示意图及反傅里叶转变图 **Fig.4** Precipitation morphology(a), SAED pattern(b), HREM image(c), FFT image(d) and a schematic diagram(e), Inverse FFT image(f)

的晶格常数分别为 0.368 nm 和 0.362 nm,相差极小,两者完全共格时,会使 Cr 相的衍射斑点被铜基体的掩盖,但铜基体的衍射斑点有明显拉长的迹象。由图 4(c)中析出相的高分辨像可知,铜基体与析出相呈现晶格畸变,对其傅里叶变换图(FFT)进行标定,为面心立方 Cr 相,如图 4(d)~(e)所示。图 4(e)中红色箭头表示存在超晶格衍射斑点,表明在(022)面上存在着溶质富集,该现象与 BATRA 等^[14]与 CHENG 等^[15]的描述相一致。对 HRTEM 图进行反傅里叶转换,并测得纯铜*d*₍₁₁₁)为 0.208 nm 与计算所得的 0.209 nm 很接近,同时测量析出相(111)与(100)两晶面的晶面间距分别为 0.218 和 0.185 nm,其晶面夹角为 54.7°,与面心立方 Cr 相一致,可确定为面心立方 Cr 相。即由于由上述分析,Cu-0.36Cr- 0.03Zr 合金在 450 ℃时效 4 h 后析出相为面心立方 Cr 相,且与基体保持完全共格关系。

图 5 所示为 Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金经 450 ℃时效 8 h 后的析出相形貌、电子衍射花样标定及 HRTEM 像。对比图 4(a),由图 5(a)可以看出,当时效时间达 到 8 h 时,析出相已经明显长大,且发生聚集粗化。 结合图 2,随时效时间的延长,合金硬度降低。对合 金在 450 ℃时效 8 h 后的析出相进行选区电子衍射, 发现其衍射斑点与图 4(d)中傅里叶转变图相类似,说 明该合金中存在面心立方 Cr 相,如图 5(b)所示。对 HRTEM 图中较大尺寸析出相进行傅里叶转变,可得 到不同的衍射斑点,经标定可确定析出相为体心立方 Cr 相(见图 5(c)~(d)),且合金中体心立方 Cr 相与 Cu

基体存在 N−W 位向关系:

$(1\overline{1}1)_{Cu}//(1\overline{1}0)_{Cr}$; $[011]_{Cu}//[001]_{Cr}$

因此,Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金在 450 ℃经 8 h 时间 时效后,其析出相 Cr 由亚稳定的面心立方结构转变为 稳定的体心立方结构,这与 Cu-0.75Cr-0.13Zr 合金时 效过程中面心立方 Cr 相的变化一致^[16]。

2.3 Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金时效析出强化机制

由图 2 可知, Cu-Cr-Zr 合金经 450 ℃时效 4 h 后, 显微硬度达到峰值,其强度硬度的的提高主要来自于 时效强化。时效强化的强化机制主要分为切过机制和 绕过机制,在过时效之前,析出相尺寸极小且与基体 保持共格关系(见图 4),能被位错切过,位错切过时材 料的表面能增加,使得材料强度增加。由共格弥散强 化造成的切应力的增量为^[17]:

$$\Delta \tau = x (\varepsilon G)^{\frac{3}{2}} (rfb/F)^{\frac{1}{2}}$$
(1)

式中: *G* 是铜基体的切变模量; ε 是错配度 δ 的函数; *r* 是析出相的平均半径; *f* 是析出相的体积分数; *b* 为 位错的柏氏矢量大小; *F* 是析出相钉轧位错的线张力, *F* = $\alpha G b^2$; 系数 *x* 的变化范围为 2~3,通常取 2.6。 位错切过最大共格析出相的半径 r_{max} 为^[18]:

$$r_{\max} = \frac{F}{2Gb\varepsilon}$$
(2)



图 5 合金在 450 ℃时效 8 h 后的析出相形貌、电子衍射花样、HRTEM 图及 FFT 衍射斑点标定 Fig. 5 Precipitation morphology(a), diffraction patterns(b), HRTEM image and FFT diffraction patterns indexing(c) and schematic diagram(d) in alloy aged at 450 ℃ for 8 h

可得到共格弥散强化产生的最大切应力:

$$\Delta \tau_{\rm max} = 1.84 G \varepsilon f^{\frac{1}{2}} \tag{3}$$

由面心立方 Cr 的点阵常数 α_p 为 0.368 nm, 则:

$$\delta = \left| \alpha_{\rm p} - \alpha_{\rm m} \right| / \alpha_{\rm m} \tag{4}$$

式中: $\alpha_{\rm m}$ 为面心立方基体铜的点阵常数, $\alpha_{\rm m}$ =0.362 nm, 可得 δ 为 0.017。

根据:

$$\varepsilon = \left|\delta\right| \left[1 + 2G(1 - 2\nu)/G_{\rm p}\right] \tag{5}$$

式中: v为泊松比(0.303); *G*_p为析出相弹性常数 42.1 GPa,得出 *c*为 0.015,则可得共格析出相产生的最大 强度增量:

$$\Delta \tau_{\rm max} = 116.2 f^{\frac{1}{2}} \tag{6}$$

且 $\sigma_{max}=M\tau_{OA}$,得出:

$$\Delta \sigma_{\rm max} = 355.6 f^{\frac{1}{2}} \tag{7}$$

Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金在 450 ℃时效 4 h(即硬度 峰值状态)时的析出相体积分数 *f*,可根据文献[19]计算 为 0.39,求得最大屈服强度增量为 222 MPa,与经相 同热处理工艺下纯铜的抗拉强度(137 MPa)之和为 359 MPa,该值与实验值 375 MPa 相接近,从而验证该模 型正确,即共格应变强化是 Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金在 450 ℃硬度峰值条件下的主要强化机制。

3 结论

Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金经 450 ℃时效 4 h 的时效处理,得到较好的综合性能。合金显微硬度达到 156 HV,导电率增至 82.62%IACS。

2) 经 450 ℃时效 4 h 后, Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金 中析出相为面心立方 Cr 相,呈双叶花瓣状且与 Cu 基 体完全共格;随着时效时间延长至 8 h 时,面心立方 Cr 相转变为体心立方 Cr 析出相。

3) Cu-0.36Cr-0.03Zr 合金经 450 ℃时效 4 h,达到 硬度峰值的强化机制以共格应变强化为主。

REFERENCES

- PURCEK G, YANAR H, SARAY O, KARAMAN I, MAIER H J. Effect of precipitation on mechanical and wear properties of ultrafine-grained Cu-Cr-Zr alloy[J]. Wear, 2014, 311(1/2): 149–158.
- [2] 李振亚,杨丽景,许 赪,冒守栋,宋振纶.时效温度对镍铝 青铜合金的硬质相演变的影响[J].中国有色金属学报,2016, 26(4):766-772.

LI Zhen-ya, YANG Li-jing, XU Cheng, MAO Shou-dong, SONG Zhen-lun. Effects of aging temperature on hard phase evolution of nickel aluminum bronze[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2016, 26(4): 766–772.

[3] 贾淑果,刘 平,田保红,郑茂盛,周根树,娄花芬.高强高 导 Cu-0.1Ag-0.11Cr 合金的强化机制[J].中国有色金属学报,

2004, 14(7): 1144–1148.

JIA Shu-guo, LIU Ping, TIAN Bao-hong, ZHENG Mao-sheng, ZHOU Gen-shu, LOU Hua-fen. Strengthening mechanism in high-strength and high-conductivity Cu-0.1Ag-0.11Cr alloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2004, 14(7): 1144–1148.

[4] 王庆娟,周 晓,梁 博,周 滢. 超细晶 Cu-Cr-Zr 合金的高温 拉伸性能及断裂机制[J]. 金属学报, 2016, 52(11): 1477-1483.
WANG Qing-juan, ZHOU Xiao, LIANG Bo, ZHOU Ying. High

temperature tensile properties and fracture mechanism of ultra-fine grain Cu-Cr-Zr alloy[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2016, 52(11): 1477–1483.

- [5] ABIB K, LARBI F H, RABAHI L, ALILI B, BRADAI D. DSC analysis of commercial Cu-Cr-Zr alloy processed by equal channel angular pressing[J]. Transaction of Nonferrous Metals Society of China, 2015, 25: 838–843.
- [6] 贾淑果,刘 平,宋克兴,陈讲彪,陈小红,田保红,任风章. Cu-Cr-Zr 原位复合材料的组织与性能[J].中国有色金属学报, 2010, 20(7): 1334-1338.

JIA Shu-guo, LIU Ping, SONG Ke-xing, CHEN Jiang-biao, CHEN Xiao-hong, TIAN Bao-hong, REN Feng-zhang. Microstructures and properties of Cu-Cr-Zr in-situ composites[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2010, 20(7): 1334–1338.

- [7] SU Juan-hua, LIU Ping, LI He-jun, REN Feng-zhang, DONG Qi-min. Phase transformation in Cu-Cr-Zr-Mg alloy[J]. Materials Letters, 2007, 61: 4963–4966.
- [8] 钟江伟,张 鸿,陈彦旭.稀土元素 La、Ce 含量对 Cu-0.4Cr-0.2Zr-0.15Mg 合金组织和性能的影响[J]. 中国有色 金属学报, 2016, 26(5): 1092-1099.
 ZHONG Jiang-wei, ZHANG Hong, CHEN Yan-xu. Effects of Ce and La contents in rare earth elements on microstructure and properties of Cu-0.4Cr-0.2Zr-0.15Mg alloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2016, 26(5): 1092-1099.
- [9] 杨 浩,陈江华,胡 特,刘吉梓,陈 刚,赵新奇,吴落义. Cu-Cr-Zr 合金时效析出相的研究[J]. 电子显微学报, 2010, 29(4): 317-321.

YANG Hao, CHEN Jiang-hua, HU Te, LIU-Ji-zi, CHEN Gang, ZHAO Xin-qi, WU Luo-yi. A transmission electron microscopy study of hardening precipitates in CuCrZr alloys[J]. Journal of Chinese Electron Microscopy Society, 2010, 29(4): 317–321.

- [10] 余方新,程建奕,沈 斌. Cu-Cr-Zr-Mg 合金早期时效析出贯 序[J]. 中国有色金属学报, 2013, 23(12): 3360-3366.
 YU Fang-xin, CHENG Jian-yi, SHEN Bin. Precipitation sequence of Cu-Cr-Zr-Mg alloy during early aging stage[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2013, 23(12): 3360-3366.
- [11] SU Juan-hua, LI He-jun, DONG Qi-min. Effect of cold working on the aging properties of CuCrZrMg alloy by artificial neural network[J]. Acta Metallurgica Sinica(English Letters), 2004, 17(5): 741–746.
- [12] HUANG F X, MA J S. Analysis of phases in a Cu-Cr-Zr alloy[J]. Scripta Materialia, 2003, 48: 97–102.
- [13] PAN Zhen-ya, CHEN Jiang-biao, LI Jin-fu. Microstructure and properties rare earth-containing Cu-Cr-Zr alloy[J]. Transaction of Nonferrous Metals Society of China, 2015, 25: 1206–1214.
- [14] BATRA I S, DEY G K, KULKARNI U D, BANERJEE S. Precipitation in a Cu-Cr-Zr alloy[J]. Materials Science and Engineering A, 2002, 356: 32–36.
- [15] CHENG J Y, SHEN B, YU F X. Precipitation in a Cu-Cr-Zr-Mg alloy during aging[J]. Materials Characterization, 2013, 81: 68–75.
- [16] WANG K, LIU K F, ZHANG J B. Microstructure and properties of aging Cu-Cr-Zr alloy[J]. Rare Metals, 2014, 33(2): 134–138.
- [17] OROWAN E. Symposium on internal stress in metals and alloys[M]. London: Institute of Metals, 1948: 451–476.
- [18] CORREIA J B, DAVIES H A, SELLARS C M. Strengthening in rapidly solidified age hardened CuCr and Cu-Cr-Zr alloys[J]. Acta Materialia, 1997, 45(1): 177–190.
- [19] 苏娟华, 刘 平, 董企铭, 李贺军, 任凤章, 田保红. Cu-Cr-Zr 合金时效强化机理[J]. 材料热处理学报, 2005, 26(6): 62-65. SU Juan-hua, LIU Ping, DONG Qi-ming, REN Feng-zhang, TIAN Bao-hong. The strengthening mechanism of aging precipitates in Cu-Cr-Zr alloy[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment, 2005, 26(6): 62-65.

Aging properties of high-strength and high-conductivity Cu-Cr-Zr alloy

DING Zong-ye¹, JIA Shu-guo^{1, 2}, NING Xiang-mei¹, SONG Ke-xing^{1, 2}, LIU Ping¹

School of Materials Science and Engineering, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471023, China;
 Henan Province Collaborative Innovation Center of Nonferrous Metals, Luoyang 471023, China)

Abstract: The Cu-Cr-Zr alloy was fabricated by vacuum melting, and the investigation on precipitation behavior was conducted. The morphology of precipitation was observed by means of high resolution transmission electron microscope (HRTEM), and the aging strengthening mechanism of alloy was discussed. The results show that a better comprehensive performance of the alloy aged at 450 $^{\circ}$ C for 4 h is obtained, the microhardness and electrical conductivity of the alloy are 156 HV and 82.62 %IACS, respectively. The face-centered cubic(FCC) Cr precipitates are found in the alloy aged at 450 $^{\circ}$ C for 4 h through the micro-analysis. As times increases to 8 h, the face-centered cubic Cr-phases transform into body-centered cubic(BCC) Cr-phases. The high strength of the alloy aged at 450 $^{\circ}$ C for 4 h mainly attributes to coherent strain strengthening mechanism.

Key words: Cu-Cr-Zr alloy; aging treatment; precipitate; coherent strain strengthening

Foundation item: Project(50571035) supported by the National Natural Science Foundation of China; Project (162300410049) supported by the Basic and Frontier Research Project of Henan Science and Technology Department, China; Project(14IRTSTHN007) supported by the Innovative Research Team (in Science and Technology) in University of Henan Province, China; Project(IRT1234) supported by the Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University, China

Received date: 2016-09-02; Accepted date: 2017-03-20

Corresponding author: JIA Shu-guo; Tel: +86-379-64231269; E-mail: sgjia@haust.edu.cn

(编辑 王 超)